Produktbeschreibung

• 100% nagelneu und hohe Qualität!!
• Kolophonium-Flussmittel wird verwendet, um das Löten zu erleichtern.
• Es reinigt und verhindert die Oxidation von Metallen, wodurch Lötmittel starke, lang anhaltende mechanische und elektrische Verbindungen eingehen kann.
• Es wirkt auch als Netzmittel und erhöht den Lotfluss und die Effizienz des Lötprozesses.
• Perfekt für Mobiltelefone, PC-Karten und andere hochentwickelte elektronische Flussmittelschweißgeräte.

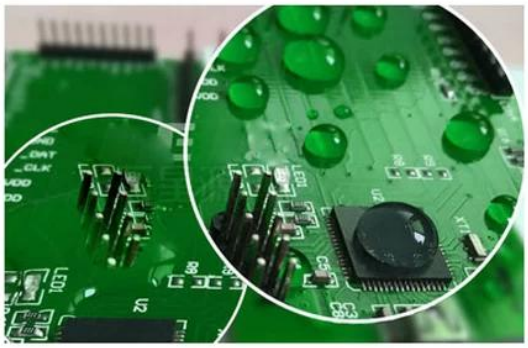
Spezifikationen

Produkt: BST-706
Schmelzpunkt: 138 ℃
Gewicht: 500 g
Zutaten: Sn99%, Cu0.7%, Ag0.3%

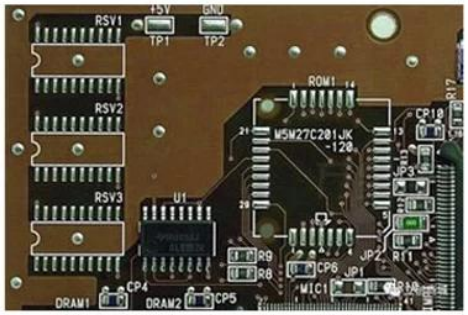
Product Usage

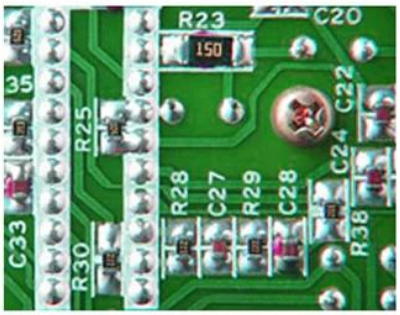
MODEL	BST-706
SHELF LIFE	6 months
INGREDIENT	Sn42/Bi58
WEIGHT	500g
MELTING POINT	138℃

Having a large insulation resistance does not corrode the PCB, and the requirements for no-cleaning can be achieved.



High impedance, full and bright solder, low residue



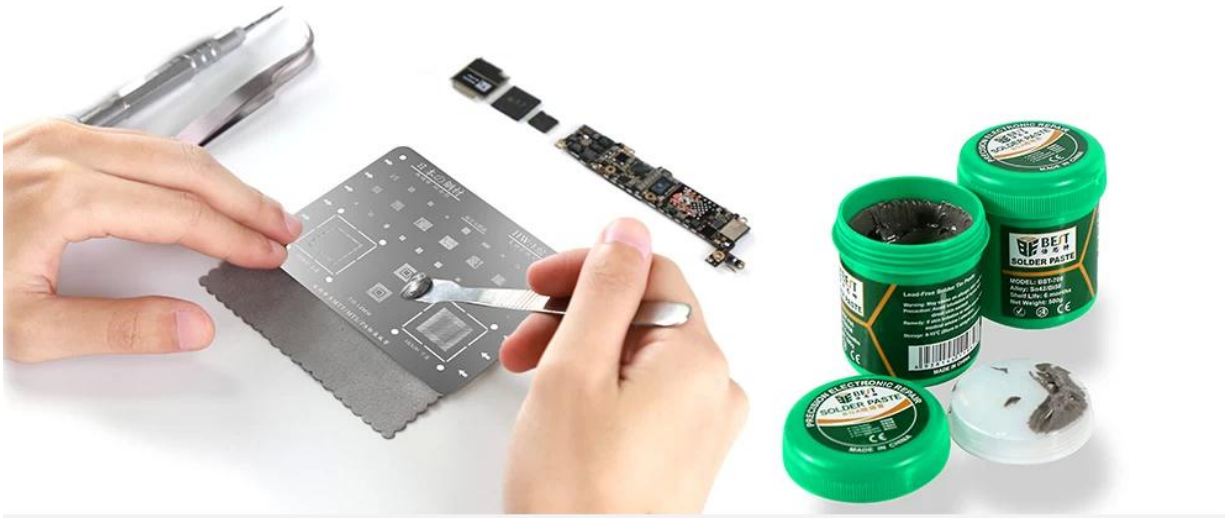


Welding requirements for a wide range of products

TESTING EFFECT

UNIFORM SOLDER JOINT

MEDIUM TEMPERATURE MELTING POINT



PRODUCT SIZE

63.0MM

75MM

52MM

PRECISION ELECTRONIC REPAIR
BEST
SOLDER PASTE
MADE IN CHINA
MODEL: BST-706
Alloy: Sn42/Bi58
Shelf Life: 6 months
Net Weight: 500g
Lead-Free Solder Tin Paste
MADE IN China